



平成 20 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテック
代表者名 代表取締役社長 山村 章
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)
問い合わせ先 総務部 若木 啓男
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

東京製網株式会社グループとのワイヤソー事業の提携及び合併会社設立についてのお知らせ

当社及び当社中国子会社である上海漢虹精密機械有限公司（以下「上海漢虹精密機械」）、東京製網株式会社（コード番号 5981 東証 1 部 / 以下「東京製網」）並びに東京製網株式会社の子会社である株式会社東網機械製作所（以下「東網機械製作所」）の 4 社は、日本国外における太陽電池シリコンウェーハー用のワイヤソー¹ 製造販売事業に関して相互の経営資源を効率的に活用した共同事業展開を検討してまいりましたが、このほど下記の通り本日合意に達しましたのでお知らせいたします。

記

1. 事業提携の趣旨

当社及び上海漢虹精密機械有限公司は、これまで太陽電池用シリコン結晶製造装置の製造販売を行い、中国をはじめとする太陽電池セルメーカーとの間に数多くの取引実績を有しております。

近年、伸長の著しい中国のセルメーカーからの引き合いも多く、お客様のニーズであるワイヤソーの最適な製造・販売体制について検討を重ねて参りました。

今般、当社グループ及び東京製網グループが共同事業を行なうことにより、当社グループにとっては、東網機械製作所の技術供与を受けることにより、迅速なワイヤソー事業への参入が実現できるだけでなく、シリコン結晶製造装置のユーザーに対し、より広範な製品及びサービスの提供が実現できる等、より一層のシナジー効果が期待できます。

一方、東京製網グループにとっても、これまでの国内市場を中心としたワイヤソーの事業展開に加え、成長著しい中国市場に対し、東網機械製作所の日本で確立されたワイヤソー製造技術に基づくワイヤソー製造拠点が確保できるだけでなく、合併会社設立によりシリコン結晶製造装置の販売活動と連携した営業拠点を新たに持つこととなる等の効果が期待され、当社グループ及び東京製網グループ双方にとってシナジー効果を最大限に発揮できるパートナーであると確信いたしております。

2. 事業提携の内容

(1) 具体的提携内容

当社グループおよび東京製網グループとの具体的事業提携の内容は次の通りです。

東網機械製作所のワイヤソー製造技術に基づき、日本を除く地域へのワイヤソー供給の生産拠点は上海漢虹精密機械とする。

上海漢虹精密機械と東京製網との共同出資によるワイヤソー販売及びメンテナンスサービスを行う合併会社を設立する。

¹ ワイヤソーは、シリコン結晶をワイヤによって薄いウエーハにスライスする装置をいいます。シリコン結晶製造装置との関係では、シリコン単結晶引上装置約 3 台に対し、1 台の割合でワイヤソーが必要で、シリコン多結晶製造装置約 1 台に対し、1 台の割合でワイヤソーが必要となります。シリコン結晶製造装置とワイヤソーは、一般的な太陽電池用シリコンウエーハの製造ラインの主要部分を占めております。

(2) 合併会社の概要

企業名称・所在地

名称 上海漢虹東網貿易有限公司(仮称)
所在地 中国上海市宝山城市工業園区園新路 125 号

資本金・投資総額

資本金 200 百万円
投資総額 285 百万円

出資者・出資比率

東京製網 51%
上海漢虹精密機械 49%

法定代表者

董事長 田端武紘(東京製網株式会社 常務取締役)

営業開始予定

2008 年 7 月

販売見通し

合併会社では開業初年度である 2008 年度の売上が約 9 億円、3 年目の 2010 年度では売上高約 70 億円、経常利益 10 億円程度を見込んでおります。

(3) 提携各社の概要等

2008 年 3 月 31 日現在

商号	東京製網(株)	(株)東網機械製作所	(株)フェローテック	上海漢虹精密機械有限公司
主な事業内容	鋼索・鋼線製品の製造	タイヤ・自動車・太陽光発電等の生産設備の設計・製造・販売	半導体・FPD 製造装置用真空シール等の製造販売	シリコン結晶製造装置等の製造販売
設立年月	1887 年 4 月	1970 年 11 月	1980 年 9 月	2005 年 3 月
本店所在地	東京都中央区 日本橋室町 2-3-14	岩手県北上市 北工業団地 2 丁目 16 番	東京都中央区 京橋 1-4-14	中国上海市宝山城市工業園区山連路 181 号
代表者	代表取締役社長 田中重人	代表取締役社長 谷中善男	代表取締役社長 山村 章	董事長 賀 賢漢
資本金	15,074 百万円	50 百万円 (東京製網 100%子会社)	7,320 百万円	94 百万中国元 (フェローテック 100%子会社)
連結売上高 (2008.3 期)	78,444 百万円		36,625 百万円	

3 . 今後の見通し

平成 21 年 3 月期の連結業績予想への影響は軽微でございます。

以上